

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2022-063

# 苏州晶方半导体科技股份有限公司

## 关于增加公司及控股子公司日常关联交易额度的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 17 日披露了《晶方科技关于增加公司及控股子公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2022-061）。现就本次日常关联交易相关事项补充说明如下：

公司及控股子公司接受关联方提供的服务，由于项目开发等合作内容增加，本次公司及控股子公司分别增加与苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司、苏州晶拓精密科技有限公司的关联交易预计金额。

本次日常关联交易预计增加的金额、类别

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别     | 关联人                  | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 截至 2022 年 11 月 30 日累计发生额 | 调整后预计金额 |
|------------|----------------------|---------|----------|-------|--------------------------|---------|
| 接受关联方提供的服务 | 苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司 | 项目开发与销售 | 市场价格     | 1,000 | 193.55                   | 2,000   |
| 接受关联方提供的服务 | 苏州晶拓精密科技有限公司         | 设备开发与销售 | 市场价格     | 0     | 0                        | 1,200   |

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 17 日